

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-025

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）、成都蓉微微波电子科技有限公司（以下简称“成都蓉微”）
- 本次担保金额：本次为鸿立芯、成都蓉微提供的最高担保合同金额分别为人民币 1,500 万元、300 万元；截至目前，公司为其提供的担保合同金额为人民币 10,300 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 4,691.70 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人鸿立芯、成都蓉微为资产负债率超过 70% 的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为鸿立芯、成都蓉微向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为人民币 500 万元、300 万元；为鸿立芯向成都农村商业银行股份有限公司合

作支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为人民币 1,000 万元。公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 3 月 27 日公司召开第三届董事会第十八次会议，2025 年 4 月 17 日公司召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。2025 年度公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、北京鸿远泽通电子科技有限公司、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、鸿立芯、成都鸿启兴电子科技有限公司、成都蓉微、六安鸿安信电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 11.30 亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-011）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K

成立时间：2017年3月22日

注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层

法定代表人：罗闯

注册资本：3,400万元

经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯

片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
元六鸿远（成都）电子科技有限公司	60
成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	40

注：截至目前，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.25% 出资份额，即公司间接持股鸿立芯71.70%。

鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日 （未经审计）	2024年12月31日 （经审计）
总资产	20,794.02	15,964.51
负债总额	18,372.13	14,235.94
净资产	2,421.89	1,728.56
项目	2025年1-3月 （未经审计）	2024年 （经审计）
营业收入	4,698.65	9,636.96
净利润	693.22	440.18

2、成都蓉微微波电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510107752815819L

成立时间：2003年8月21日

注册地址：四川省成都市成华区成业路6号9栋4层1、2号房

法定代表人：章莉

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设

计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有100%股权。

成都蓉微最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	6,518.11	6,144.69
负债总额	7,097.11	5,938.95
净资产	-579.01	205.74
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	749.23	2,249.77
净利润	-784.71	-2,374.69

（二）被担保人与公司的关系

上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）中国工商银行股份有限公司成都沙河支行

- 1、债权人：中国工商银行股份有限公司成都沙河支行
- 2、债务人：鸿立芯、成都蓉微
- 3、担保金额：鸿立芯为人民币 500 万元；成都蓉微为人民币 300 万元
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

6、担保期限：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

（二）成都农村商业银行股份有限公司合作支行

1、债权人：成都农村商业银行股份有限公司合作支行

2、债务人：鸿立芯

3、担保金额：人民币 1,000 万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：包括债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司合并报表范围子公司，公司对其日常经营管理、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，鸿立芯少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币 53,600.00 万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 12.66%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币 13,690.38 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 3.23%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日